market@aporesearch.com | +86-17600652182
全球市场研究报告出版机构



2026-2032年非接触智能卡IC全球格局与中国洞察报告

行业	发布日期	页数	格式
电子与半导体	2026-01-06	109	PDF

报告编号	出版方	更新日期
1732427902	APO Research Inc.	2026-07-20

报告版本与报价

中文报告	PDF ¥26,900	PDF + Word ¥30,900	PDF + Excel ¥29,400	PDF + Word + Excel ¥31,900
英文报告	PDF ¥26,900	PDF + Word ¥30,900	PDF + Excel ¥29,400	PDF + Word + Excel ¥31,900
中英文报告	PDF ¥53,800	PDF + Word ¥57,800	PDF + Excel ¥56,300	PDF + Word + Excel ¥58,800

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1732427902

报告简介

根据 APO Research（河南阿谱尔国际信息咨询有限公司）的统计及预测，2026年全球非接触智能卡IC市场规模将为 亿美元，预计2032年将达到 亿美元，年复合增长率（CAGR）为 %（2026-2032）。地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，2025年市场规模为 亿美元，约占全球的 %，预计2032年将达到 亿美元，届时全球占比将达到 %。2025年全球非接触智能卡IC产量约达 千个，平均售价为 美元/个；单线产能平均达 千个，毛利率约为 %。

2026 年美国关税政策的演变显著抬升全球贸易环境的不确定性，正在成为重塑非接触智能卡IC市场竞争格局、区域经济联动和供应链布局的关键外生变量。本报告在系统梳理最新关税安排及主要经济体应对举措的基础上，评估其对价格体系、产能迁移与跨区域投资流向的潜在影响。

消费层面来说，目前 地区是全球最大的消费市场，2026年占有 %的市场份额，之后是 和 ，分别占有 %和 %。预计未来几年， 地区增长最快，2026-2032期间CAGR大约为 %。

生产端来看，北美和欧洲是两个重要的生产地区，2026年分别占有 %和 %的市场份额，预计未来几年， 地区将保持最快增速，预计2032年份额将达到 %。

从产品类型方面来看，记忆芯片占有重要地位，预计2032年份额将达到 %。同时就应用来看，电信在2025年份额大约是 %，未来几年CAGR大约为 %。

从生产商来说，全球范围内，非接触智能卡IC核心厂商主要包括NXP Semiconductors、Infineon Technologies、Samsung、STMicroelectronics和Cardzgroup等。2026年，全球第一梯队（Tier 1）厂商主要有 、、和 ，第一梯队占有大约 %的市场份额；第二梯队厂商有 、、和 等，第二梯队（Tier 2）共占 %市场份额。

本报告研究全球与中国非接触智能卡IC市场的产能、产量、销量、销售额、价格及未来趋势。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、销量、价格、收入及全球和中国市场主要厂商的市场份额。历史数据为2021至2025年，预测数据为2026至2032年。

主要厂商包括：

NXP Semiconductors

Infineon Technologies

Samsung

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

STMicroelectronics

Cardzgroup

Sony Corporation

CPI Card Company

Square Inc.

Francisco Partners

Inteligensa Group

CARD Corporation

Giesecke+Devrient

Ingenico

上海华虹(集团)

上海复旦微电子集团股份

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

记忆芯片

微控制器芯片

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

电信

运输

金融

其他

重点关注如下几个地区:

北美

欧洲

中国

日本

韩国

本文正文共11章，各章节主要内容如下：

第1章：

报告范围、研究目标、研究方法、数据来源、数据交互验证；

第2章：

报告定义、统计范围、行业背景、发展历史、现状及趋势，全球总体供需现状、产品细分及主要下游市场；

第3章：

全球总体规模（产能、产量、销量、需求量、销售收入等数据，2021-2032年）

第4章：

全球范围内非接触智能卡IC主要厂商竞争分析，主要包括非接触智能卡IC产能、产量、销量、收入、市场份额、价格、产地及行业集中度分析；

第5章：

全球非接触智能卡IC主要厂商基本情况介绍，包括公司简介、非接触智能卡IC产品型号、销量、收入、价格及最新动态等；

第6章：

非接触智能卡IC市场分析，按地区，包括销量、销售收入等；

第7章：

全球不同产品类型非接触智能卡IC销量、收入、价格及份额等；

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1732427902

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

第8章：

全球不同应用非接触智能卡IC销量、收入、价格及份额等；

第9章：

产业链、上下游分析、销售渠道分析等；

第10章：

市场动态、增长驱动因素、发展机遇、有利因素、不利及阻碍因素、行业波特五力模型分析等；

第11章：

报告结论。

目录

1 前言

1.1 报告范围

1.2 本报告涉及到的年份

1.3 研究目标

1.4 研究方法

1.5 数据来源

1.5.1 二手信息来源

1.5.2 一手信息来源

1.6 数据交互验证

2 非接触智能卡IC市场综述

2.1 产品定义及统计范围

2.2 非接触智能卡IC行业背景、发展历史、现状及趋势

2.2.1 非接触智能卡IC行业目前现状分析

2.2.2 非接触智能卡IC发展趋势

2.3 非接触智能卡IC类型

2.3.1 记忆芯片

2.3.2 微控制器芯片

2.3.3 全球不同产品类型非接触智能卡IC销售额增长趋势（2021 VS 2025 VS 2032）

2.4 非接触智能卡IC应用

2.4.1 电信

2.4.2 运输

2.4.3 金融

2.4.4 其他

2.4.5 全球不同应用非接触智能卡IC销售额增长趋势（2021 VS 2025 VS 2032）

3 全球非接触智能卡IC行业总体规模及预测

3.1 全球非接触智能卡IC行业总体规模及预测

3.1.1 全球非接触智能卡IC市场销售额及增长率（2021-2032）

3.1.2 全球非接触智能卡IC销量及增长率（2021-2032）

3.1.3 全球非接触智能卡IC价格趋势（2021-2032）

3.2 全球主要地区非接触智能卡IC产量及发展趋势（2021-2032）

3.2.1 全球主要地区非接触智能卡IC产量（2021-2026）

APO RESEARCH 报告样本 · 仅供评估 · 1732427902

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

3.2.2 全球主要地区非接触智能卡IC产量（2027-2032）

3.2.3 全球主要地区非接触智能卡IC产量市场份额（2021-2032）

3.3 全球非接触智能卡IC供需现状及预测（2021-2032）

3.3.1 全球非接触智能卡IC产能、产量、产能利用率及发展趋势（2021-2032）

3.3.2 全球非接触智能卡IC产量、需求量及发展趋势（2021-2032）

3.4 中国非接触智能卡IC供需现状及预测（2021-2032）

3.4.1 中国非接触智能卡IC产能、产量、产能利用率及发展趋势（2021-2032）

3.4.2 中国非接触智能卡IC产量、需求量及发展趋势（2021-2032）

4 全球与中国主要厂商竞争格局

4.1 全球市场主要厂商非接触智能卡IC产能市场份额

4.2 全球非接触智能卡IC市场竞争格局

4.2.1 全球主要厂商非接触智能卡IC复合年增长率

4.2.2 全球主要厂商非接触智能卡IC销量（2021-2026）

4.2.3 全球主要厂商非接触智能卡IC销售收入（2021-2026）

4.2.4 全球主要厂商非接触智能卡IC销售价格（2021-2026）

4.3 中国非接触智能卡IC市场竞争格局

4.3.1 中国主要厂商非接触智能卡IC复合年增长率

4.3.2 中国主要厂商非接触智能卡IC销量（2021-2026）

4.3.3 中国主要厂商非接触智能卡IC销售收入（2021-2026）

4.3.4 中国主要厂商非接触智能卡IC销售价格（2021-2026）

4.4 全球非接触智能卡IC行业集中度、竞争程度分析

4.5 全球主要生产商非接触智能卡IC收入排名（2024-2026）

4.6 全球主要产商成立时间及非接触智能卡IC商业化日期

4.7 全球主要产商非接触智能卡IC总部及产地分布

4.8 全球主要厂商非接触智能卡IC产品类型及应用

4.9 新增投资及市场并购活动

5 参与公司概览

5.1 NXP Semiconductors

5.1.1 NXP Semiconductors概况

5.1.2 NXP Semiconductors主要业务

5.1.3 NXP Semiconductors 非接触智能卡IC产品基准

5.1.4 NXP Semiconductors 非接触智能卡IC销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.1.5 NXP Semiconductors战略举措

5.2 Infineon Technologies

5.2.1 Infineon Technologies概况

5.2.2 Infineon Technologies主要业务

5.2.3 Infineon Technologies 非接触智能卡IC产品基准

5.2.4 Infineon Technologies 非接触智能卡IC销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.2.5 Infineon Technologies战略举措

5.3 Samsung

5.3.1 Samsung概况

5.3.2 Samsung主要业务

5.3.3 Samsung 非接触智能卡IC产品基准

5.3.4 Samsung 非接触智能卡IC销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.3.5 Samsung战略举措

5.4 STMicroelectronics

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1732427902

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

5.4.1 STMicroelectronics概况
5.4.2 STMicroelectronics主要业务
5.4.3 STMicroelectronics 非接触智能卡IC产品基准
5.4.4 STMicroelectronics 非接触智能卡IC销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
5.4.5 STMicroelectronics战略举措
5.5 Cardzgroup
5.5.1 Cardzgroup概况
5.5.2 Cardzgroup主要业务
5.5.3 Cardzgroup 非接触智能卡IC产品基准
5.5.4 Cardzgroup 非接触智能卡IC销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
5.5.5 Cardzgroup战略举措
5.6 Sony Corporation
5.6.1 Sony Corporation概况
5.6.2 Sony Corporation主要业务
5.6.3 Sony Corporation 非接触智能卡IC产品基准
5.6.4 Sony Corporation 非接触智能卡IC销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
5.6.5 Sony Corporation战略举措
5.7 CPI Card Company
5.7.1 CPI Card Company概况
5.7.2 CPI Card Company主要业务
5.7.3 CPI Card Company 非接触智能卡IC产品基准
5.7.4 CPI Card Company 非接触智能卡IC销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
5.7.5 CPI Card Company战略举措
5.8 Square Inc.
5.8.1 Square Inc.概况
5.8.2 Square Inc.主要业务
5.8.3 Square Inc. 非接触智能卡IC产品基准
5.8.4 Square Inc. 非接触智能卡IC销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
5.8.5 Square Inc.战略举措
5.9 Francisco Partners
5.9.1 Francisco Partners概况
5.9.2 Francisco Partners主要业务
5.9.3 Francisco Partners 非接触智能卡IC产品基准
5.9.4 Francisco Partners 非接触智能卡IC销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
5.9.5 Francisco Partners战略举措
5.10 Inteligensa Group
5.10.1 Inteligensa Group概况
5.10.2 Inteligensa Group主要业务
5.10.3 Inteligensa Group 非接触智能卡IC产品基准
5.10.4 Inteligensa Group 非接触智能卡IC销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
5.10.5 Inteligensa Group战略举措
5.11 CARD Corporation
5.11.1 CARD Corporation概况
5.11.2 CARD Corporation主要业务
5.11.3 CARD Corporation 非接触智能卡IC产品基准
5.11.4 CARD Corporation 非接触智能卡IC销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）
5.11.5 CARD Corporation战略举措

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1732427902

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

5.12 Giesecke+Devrient

5.12.1 Giesecke+Devrient概况

5.12.2 Giesecke+Devrient主要业务

5.12.3 Giesecke+Devrient 非接触智能卡IC产品基准

5.12.4 Giesecke+Devrient 非接触智能卡IC销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.12.5 Giesecke+Devrient战略举措

5.13 Ingenico

5.13.1 Ingenico概况

5.13.2 Ingenico主要业务

5.13.3 Ingenico 非接触智能卡IC产品基准

5.13.4 Ingenico 非接触智能卡IC销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.13.5 Ingenico战略举措

5.14 上海华虹(集团)

5.14.1 上海华虹(集团)概况

5.14.2 上海华虹(集团)主要业务

5.14.3 上海华虹(集团) 非接触智能卡IC产品基准

5.14.4 上海华虹(集团) 非接触智能卡IC销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.14.5 上海华虹(集团)战略举措

5.15 上海复旦微电子集团股份

5.15.1 上海复旦微电子集团股份概况

5.15.2 上海复旦微电子集团股份主要业务

5.15.3 上海复旦微电子集团股份 非接触智能卡IC产品基准

5.15.4 上海复旦微电子集团股份 非接触智能卡IC销量、收入、价格及毛利率（2021-2026）

5.15.5 上海复旦微电子集团股份战略举措

6 非接触智能卡IC市场分析，按地区

6.1 全球主要地区非接触智能卡IC市场规模增速预测：2021 VS 2025 VS 2032

6.2 全球主要地区非接触智能卡IC销量及市场份额（2021-2032年）

6.2.1 全球主要地区非接触智能卡IC销量分析（2021-2026）

6.2.2 全球主要地区非接触智能卡IC销量分析（2027-2032）

6.3 全球主要地区非接触智能卡IC销售收入及市场份额（2021-2032年）

6.3.1 全球主要地区非接触智能卡IC销售收入及市场份额（2021-2026）

6.3.2 全球主要地区非接触智能卡IC销售收入及市场份额（2027-2032）

6.4 北美市场规模与预测（2021-2032）

6.5 欧洲市场规模与预测（2021-2032）

6.6 中国市场规模与预测（2021-2032）

6.7 日本市场规模与预测（2021-2032）

6.8 韩国市场规模与预测（2021-2032）

7 非接触智能卡IC市场分析，按类型

7.1 全球不同产品类型非接触智能卡IC销量及市场份额（2021-2032）

7.1.1 全球不同产品类型非接触智能卡IC销量（2021-2032）

7.1.2 全球不同产品类型非接触智能卡IC销量市场份额（2021-2032）

7.2 全球不同产品类型非接触智能卡IC收入及市场份额（2021-2032）

7.2.1 全球不同产品类型非接触智能卡IC收入（2021-2032）

7.2.2 全球不同产品类型非接触智能卡IC收入市场份额（2021-2032）

7.3 全球不同产品类型非接触智能卡IC价格走势（2021-2032）

8 非接触智能卡IC市场分析，按应用

APO RESEARCH 报告样本 · 仅供评估 · 1732427...02

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

8.1 全球不同应用非接触智能卡IC销量及市场份额（2021-2032）

8.1.1 全球不同应用非接触智能卡IC销量（2021-2032）

8.1.2 全球不同应用非接触智能卡IC销量市场份额（2021-2032）

8.2 全球不同应用非接触智能卡IC收入及市场份额（2021-2032）

8.2.1 全球不同应用非接触智能卡IC收入（2021-2032）

8.2.2 全球不同应用非接触智能卡IC收入市场份额（2021-2032）

8.3 全球不同应用非接触智能卡IC价格走势（2021-2032）

9 市场生态系统

9.1 非接触智能卡IC产业链分析

9.1.1 非接触智能卡IC关键原材料分析

9.1.2 原料供应商及联系方式

9.1.3 非接触智能卡IC生产模式及流程

9.2 非接触智能卡IC销售渠道分析

9.2.1 直接销售与间接销售

9.2.2 非接触智能卡IC典型经销商

9.2.3 非接触智能卡IC下游典型客户

10 动态分析

10.1 DROC分析

10.1.1 非接触智能卡IC市场驱动因素

10.1.2 非接触智能卡IC市场制约因素

10.1.3 非接触智能卡IC市场机会

10.1.4 非接触智能卡IC市场挑战

10.2 波特五力模型分析

10.2.1 行业内竞争者现在的竞争能力

10.2.2 潜在竞争者进入的能力

10.2.3 供应商的议价能力

10.2.4 购买者的议价能力

10.2.5 替代品的替代能力

10.3 非接触智能卡IC中国企业SWOT分析

11 研究结论

12 免责声明

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1732427902

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

图表目录

表格清单：

- 表1: 研究范围
- 表2: 二手数据来源
- 表3: 非接触智能卡IC行业目前发展现状
- 表4: 非接触智能卡IC发展趋势
- 表5: 全球不同产品类型非接触智能卡IC销售额增长趋势（2021 VS 2025 VS 2032）&（百万美元）
- 表6: 全球不同应用非接触智能卡IC销售额增长趋势（2021 VS 2025 VS 2032）&（百万美元）
- 表7: 全球主要地区非接触智能卡IC产量增速（CAGR）:（2021 VS 2025 VS 2032）&（千个）
- 表8: 全球主要地区非接触智能卡IC产量（2021-2026）&（千个）
- 表9: 全球主要地区非接触智能卡IC产量（2027-2032）&（千个）
- 表10: 全球主要地区非接触智能卡IC产量市场份额（2021-2026）
- 表11: 全球主要地区非接触智能卡IC产量市场份额（2027-2032）
- 表12: 全球市场主要厂商非接触智能卡IC产能（2025-2026）&（千个）
- 表13: 全球市场主要厂商非接触智能卡IC销量和收入市场规模及复合年增长率（2021-2025）
- 表14: 全球市场主要厂商非接触智能卡IC销量（2021-2026）&（千个）
- 表15: 全球市场主要厂商非接触智能卡IC销量市场份额（2021-2026）
- 表16: 全球市场主要厂商非接触智能卡IC销售收入（2021-2026）&（百万美元）
- 表17: 全球市场主要厂商非接触智能卡IC销售收入市场份额（2021-2026）
- 表18: 全球市场主要厂商非接触智能卡IC销售价格（2021-2026）&（美元/个）
- 表19: 中国主要厂商的非接触智能卡IC销量和收入市场规模及复合年增长率（2021 VS 2025）
- 表20: 中国市场主要厂商非接触智能卡IC销量（2021-2026）&（千个）
- 表21: 中国市场主要厂商非接触智能卡IC销量市场份额（2021-2026）
- 表22: 中国市场主要厂商非接触智能卡IC销售收入（2021-2026）&（百万美元）
- 表23: 中国市场主要厂商非接触智能卡IC销售收入市场份额（2021-2026）
- 表24: 中国市场主要厂商非接触智能卡IC销售价格（2021-2026）&（美元/个）
- 表25: 全球非接触智能卡IC行业集中度（CR5 and HHI）
- 表26: 2025年全球非接触智能卡IC主要厂商市场地位（第一梯队、第二梯队和第三梯队）
- 表27: 全球主要生产商非接触智能卡IC收入排名（2024-2026）&（百万美元）
- 表28: 全球主要厂商非接触智能卡IC产品类型及应用
- 表29: 全球非接触智能卡IC市场投资、并购等现状分析
- 表30: NXP Semiconductors 非接触智能卡IC概况
- 表31: NXP Semiconductors主要业务
- 表32: NXP Semiconductors 非接触智能卡IC产品基准
- 表33: NXP Semiconductors 非接触智能卡IC销量（千个）、收入（百万美元）、价格（美元/个）及毛利率（2021-2026）
- 表34: NXP Semiconductors战略举措
- 表35: Infineon Technologies 非接触智能卡IC概况
- 表36: Infineon Technologies主要业务
- 表37: Infineon Technologies 非接触智能卡IC产品基准
- 表38: Infineon Technologies 非接触智能卡IC销量（千个）、收入（百万美元）、价格（美元/个）及毛利率（2021-2026）
- 表39: Infineon Technologies战略举措
- 表40: Samsung 非接触智能卡IC概况
- 表41: Samsung主要业务
- 表42: Samsung 非接触智能卡IC产品基准
- 表43: Samsung 非接触智能卡IC销量（千个）、收入（百万美元）、价格（美元/个）及毛利率（2021-2026）
- 表44: Samsung战略举措
- 表45: STMicroelectronics 非接触智能卡IC概况
- 表46: STMicroelectronics主要业务
- 表47: STMicroelectronics 非接触智能卡IC产品基准
- 表48: STMicroelectronics 非接触智能卡IC销量（千个）、收入（百万美元）、价格（美元/个）及毛利率（2021-2026）
- 表49: STMicroelectronics战略举措
- 表50: Cardzgroup 非接触智能卡IC概况
- 表51: Cardzgroup主要业务
- 表52: Cardzgroup 非接触智能卡IC产品基准
- 表53: Cardzgroup 非接触智能卡IC销量（千个）、收入（百万美元）、价格（美元/个）及毛利率（2021-2026）
- 表54: Cardzgroup战略举措

APO RESEARCH 仅供样本 · 仅供样本 · 17324279O2

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

- 表55: Sony Corporation 非接触智能卡IC概况
- 表56: Sony Corporation主要业务
- 表57: Sony Corporation 非接触智能卡IC产品基准
- 表58: Sony Corporation 非接触智能卡IC销量（千个）、收入（百万美元）、价格（美元/个）及毛利率（2021-2026）
- 表59: Sony Corporation战略举措
- 表60: CPI Card Company 非接触智能卡IC概况
- 表61: CPI Card Company主要业务
- 表62: CPI Card Company 非接触智能卡IC产品基准
- 表63: CPI Card Company 非接触智能卡IC销量（千个）、收入（百万美元）、价格（美元/个）及毛利率（2021-2026）
- 表64: CPI Card Company战略举措
- 表65: Square Inc. 非接触智能卡IC概况
- 表66: Square Inc.主要业务
- 表67: Square Inc. 非接触智能卡IC产品基准
- 表68: Square Inc. 非接触智能卡IC销量（千个）、收入（百万美元）、价格（美元/个）及毛利率（2021-2026）
- 表69: Square Inc.战略举措
- 表70: Francisco Partners 非接触智能卡IC概况
- 表71: Francisco Partners主要业务
- 表72: Francisco Partners 非接触智能卡IC产品基准
- 表73: Francisco Partners 非接触智能卡IC销量（千个）、收入（百万美元）、价格（美元/个）及毛利率（2021-2026）
- 表74: Francisco Partners战略举措
- 表75: Inteligensa Group 非接触智能卡IC概况
- 表76: Inteligensa Group主要业务
- 表77: Inteligensa Group 非接触智能卡IC产品基准
- 表78: Inteligensa Group 非接触智能卡IC销量（千个）、收入（百万美元）、价格（美元/个）及毛利率（2021-2026）
- 表79: Inteligensa Group战略举措
- 表80: CARD Corporation 非接触智能卡IC概况
- 表81: CARD Corporation主要业务
- 表82: CARD Corporation 非接触智能卡IC产品基准
- 表83: CARD Corporation 非接触智能卡IC销量（千个）、收入（百万美元）、价格（美元/个）及毛利率（2021-2026）
- 表84: CARD Corporation战略举措
- 表85: Giesecke+Devrient 非接触智能卡IC概况
- 表86: Giesecke+Devrient主要业务
- 表87: Giesecke+Devrient 非接触智能卡IC产品基准
- 表88: Giesecke+Devrient 非接触智能卡IC销量（千个）、收入（百万美元）、价格（美元/个）及毛利率（2021-2026）
- 表89: Giesecke+Devrient战略举措
- 表90: Ingenico 非接触智能卡IC概况
- 表91: Ingenico主要业务
- 表92: Ingenico 非接触智能卡IC产品基准
- 表93: Ingenico 非接触智能卡IC销量（千个）、收入（百万美元）、价格（美元/个）及毛利率（2021-2026）
- 表94: Ingenico战略举措
- 表95: 上海华虹(集团) 非接触智能卡IC概况
- 表96: 上海华虹(集团)主要业务
- 表97: 上海华虹(集团) 非接触智能卡IC产品基准
- 表98: 上海华虹(集团) 非接触智能卡IC销量（千个）、收入（百万美元）、价格（美元/个）及毛利率（2021-2026）
- 表99: 上海华虹(集团)战略举措
- 表100: 上海复旦微电子集团股份 非接触智能卡IC概况
- 表101: 上海复旦微电子集团股份主要业务
- 表102: 上海复旦微电子集团股份 非接触智能卡IC产品基准
- 表103: 上海复旦微电子集团股份 非接触智能卡IC销量（千个）、收入（百万美元）、价格（美元/个）及毛利率（2021-2026）
- 表104: 上海复旦微电子集团股份战略举措
- 表105: 全球主要地区非接触智能卡IC销售收入增速：（2021 VS 2025 VS 2032）&（百万美元）
- 表106: 全球主要地区非接触智能卡IC销量（2021-2026）&（千个）
- 表107: 全球主要地区非接触智能卡IC销量市场份额（2021-2026）
- 表108: 全球主要地区非接触智能卡IC销量（2027-2032）&（千个）
- 表109: 全球主要地区非接触智能卡IC销量市场份额（2027-2032）
- 表110: 全球主要地区非接触智能卡IC销售收入（2021-2026）&（百万美元）
- 表111: 全球主要地区非接触智能卡IC销售收入市场份额（2021-2026）
- 表112: 全球主要地区非接触智能卡IC销售收入（2027-2032）&（千个）
- 表113: 全球主要地区非接触智能卡IC销售收入市场份额（2027-2032）
- 表114: 全球不同产品类型非接触智能卡IC销量（2021-2026）&（千个）
- 表115: 全球不同产品类型非接触智能卡IC销量预测（2027-2032）&（千个）
- 表116: 全球不同产品类型非接触智能卡IC销量市场份额（2021-2026）
- 表117: 全球不同产品类型非接触智能卡IC销量市场份额预测（2027-2032）

APO RESEARCH 报告样本 · 仅供评估 · 1732427902

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

- 表118: 全球不同产品类型非接触智能卡IC收入（2021-2026）&（百万美元）
- 表119: 全球不同产品类型非接触智能卡IC收入预测（2027-2032）&（百万美元）
- 表120: 全球不同产品类型非接触智能卡IC收入市场份额（2021-2026）
- 表121: 全球不同产品类型非接触智能卡IC收入市场份额预测（2027-2032）
- 表122: 全球不同产品类型非接触智能卡IC价格走势（2021-2026）& (美元/个)
- 表123: 全球不同产品类型非接触智能卡IC价格走势预测（2027-2032）& (美元/个)
- 表124: 全球不同应用非接触智能卡IC销量（2021-2026）&（千个）
- 表125: 全球不同应用非接触智能卡IC销量预测（2027-2032）&（千个）
- 表126: 全球不同应用非接触智能卡IC销量市场份额（2021-2026）
- 表127: 全球不同应用非接触智能卡IC销量市场份额预测（2027-2032）
- 表128: 全球不同应用非接触智能卡IC收入（2021-2026）&（百万美元）
- 表129: 全球不同应用非接触智能卡IC收入预测（2027-2032）&（百万美元）
- 表130: 全球不同应用非接触智能卡IC收入市场份额（2021-2026）
- 表131: 全球不同应用非接触智能卡IC收入市场份额预测（2027-2032）
- 表132: 全球不同应用非接触智能卡IC价格走势（2021-2026）& (美元/个)
- 表133: 全球不同应用非接触智能卡IC价格走势预测（2027-2032）& (美元/个)
- 表134: 非接触智能卡IC关键原材料
- 表135: 非接触智能卡IC上游原料供应商及联系方式列表
- 表136: 非接触智能卡IC典型经销商列表
- 表137: 非接触智能卡IC典型客户列表
- 表138: 非接触智能卡IC典型客户列表
- 表139: 本文分析师列表

图表清单：

- 图1: 本报告涉及到的年份
- 图2: 研究目标
- 图3: 关键采访目标
- 图4: 自下而上及自上而下验证
- 图5: 资料三角测定
- 图6: 非接触智能卡IC产品图片
- 图7: 记忆芯片产品图片
- 图8: 微控制器芯片产品图片
- 图9: 电信
- 图10: 运输
- 图11: 金融
- 图12: 其他
- 图13: 全球非接触智能卡IC市场规模（2021 VS 2025 VS 2032）&（百万美元）
- 图14: 全球非接触智能卡IC市场销售额及增长率:（2021-2032）&（百万美元）
- 图15: 全球非接触智能卡IC销量及增长率（2021-2032）&（千个）
- 图16: 全球非接触智能卡IC价格趋势（2021-2032）&（美元/个）
- 图17: 全球主要地区非接触智能卡IC产量（2021 VS 2025 VS 2032）&（千个）
- 图18: 全球主要地区非接触智能卡IC产量市场份额（2021-2032）
- 图19: 全球非接触智能卡IC产能、产量、产能利用率及发展趋势（2021-2032）&（千个）
- 图20: 全球非接触智能卡IC产量、需求量及发展趋势（2021-2032）&（千个）
- 图21: 中国非接触智能卡IC产能、产量、产能利用率及发展趋势（2021-2032）&（千个）
- 图22: 中国非接触智能卡IC产量、需求量及发展趋势（2021-2032）&（千个）
- 图23: 2025年全球市场主要厂商非接触智能卡IC销量市场份额
- 图24: 2025年全球市场主要厂商非接触智能卡IC收入市场份额
- 图25: 2025年中国市场主要厂商非接触智能卡IC销量市场份额
- 图26: 2025年中国市场主要厂商非接触智能卡IC收入市场份额
- 图27: 2025年全球前五及前十生产商非接触智能卡IC市场份额
- 图28: 全球非接触智能卡IC第一梯队、第二梯队和第三梯队厂商及市场份额（2021 & 2025）
- 图29: 全球主要厂商成立时间
- 图30: 全球主要厂商商业化日期
- 图31: 全球主要厂商非接触智能卡IC总部及产地分布
- 图32: 全球主要地区非接触智能卡IC销售收入（2021 VS 2025 VS 2032）&（百万美元）
- 图33: 2025年全球主要地区非接触智能卡IC销量（千个）
- 图34: 2025年全球主要地区非接触智能卡IC销售收入（百万美元）
- 图35: 北美市场非接触智能卡IC销量及增长率（2021-2032） &（千个）
- 图36: 北美市场非接触智能卡IC收入及增长率（2021-2032）&（百万美元）
- 图37: 欧洲市场非接触智能卡IC销量及增长率（2021-2032） &（千个）

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1732427902

(c) 2026 APO Research. 版权所有。

- 图38: 欧洲市场非接触智能卡IC收入及增长率（2021-2032）&（百万美元）
- 图39: 中国市场非接触智能卡IC销量及增长率（2021-2032）&（千个）
- 图40: 中国市场非接触智能卡IC收入及增长率（2021-2032）&（百万美元）
- 图41: 日本市场非接触智能卡IC销量及增长率（2021-2032）&（千个）
- 图42: 日本市场非接触智能卡IC收入及增长率（2021-2032）&（百万美元）
- 图43: 韩国市场非接触智能卡IC销量及增长率（2021-2032）&（千个）
- 图44: 韩国市场非接触智能卡IC收入及增长率（2021-2032）&（百万美元）
- 图45: 全球不同产品类型非接触智能卡IC销量市场份额（2021-2032）
- 图46: 全球不同产品类型非接触智能卡IC收入市场份额（2021-2032）
- 图47: 全球不同产品类型非接触智能卡IC价格走势（2021-2032）& (美元/个)
- 图48: 全球不同应用非接触智能卡IC销量市场份额（2021-2032）
- 图49: 全球不同应用非接触智能卡IC收入市场份额（2021-2032）
- 图50: 全球不同应用非接触智能卡IC价格走势（2021-2032）& (美元/个)
- 图51: 非接触智能卡IC产业链
- 图52: 非接触智能卡IC生产模式及流程
- 图53: 直接销售与间接销售份额比较
- 图54: 经销商概述
- 图55: 非接触智能卡IC市场驱动因素
- 图56: 非接触智能卡IC市场阻碍因素
- 图57: 非接触智能卡IC市场发展趋势
- 图58: 非接触智能卡IC行业波特五力模型分析
- 图59: 非接触智能卡IC中国企业SWOT分析

APO RESEARCH
报告样本 · 仅供评估 · 1732427902

(c) 2026 APO Research. 版权所有。